



Speed Spread Materiały elektroniczne Co., Ltd

Content

01

O Nas

02

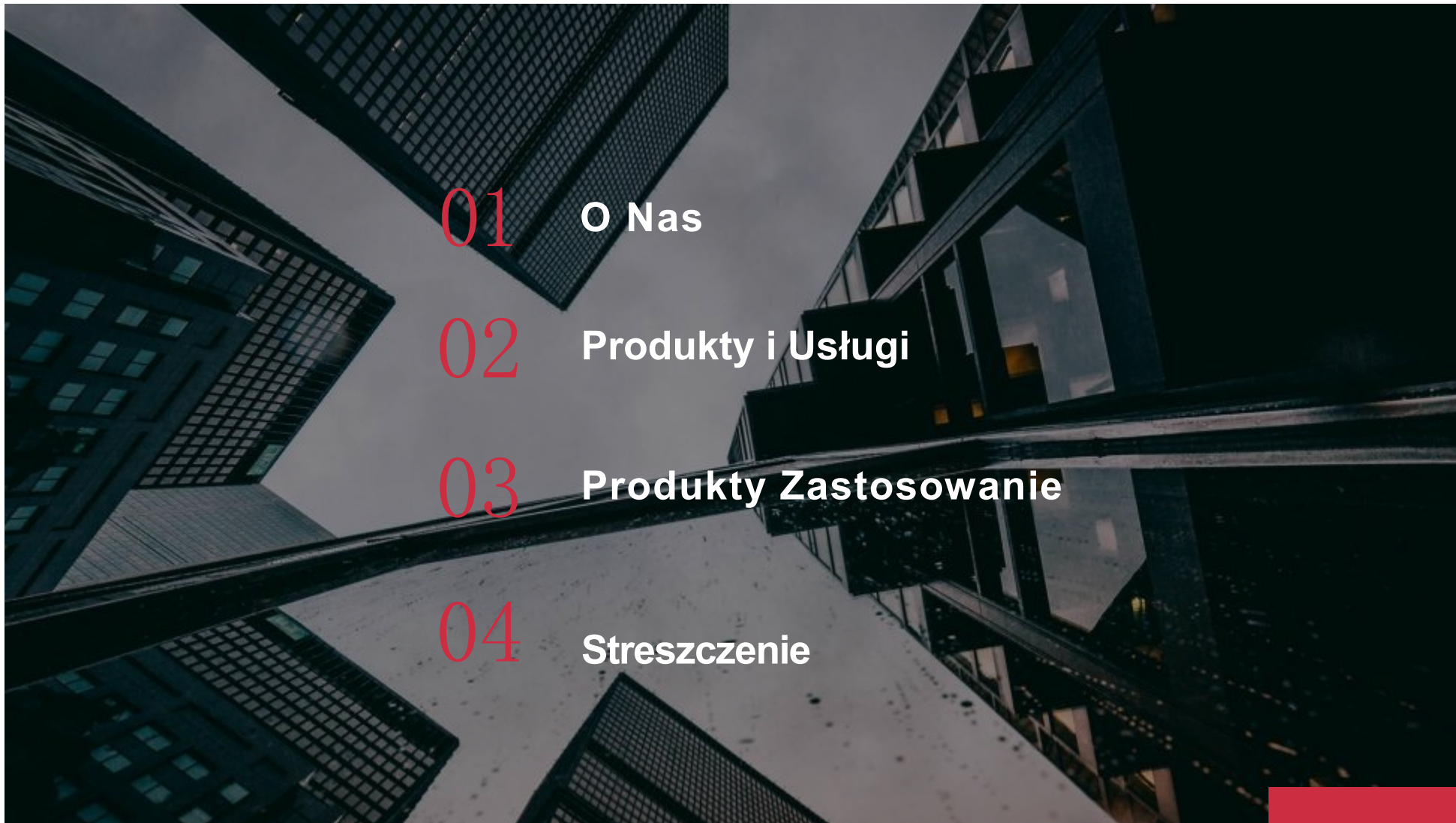
Produkty i Usługi

03

Produkty Zastosowanie

04

Streszczenie





0 Nas

- Kim Jesteśmy
- Zakres Działalności
- Ścieżka Rozwoju
- Oddziały
- Misja Firmy



Kim Jesteśmy

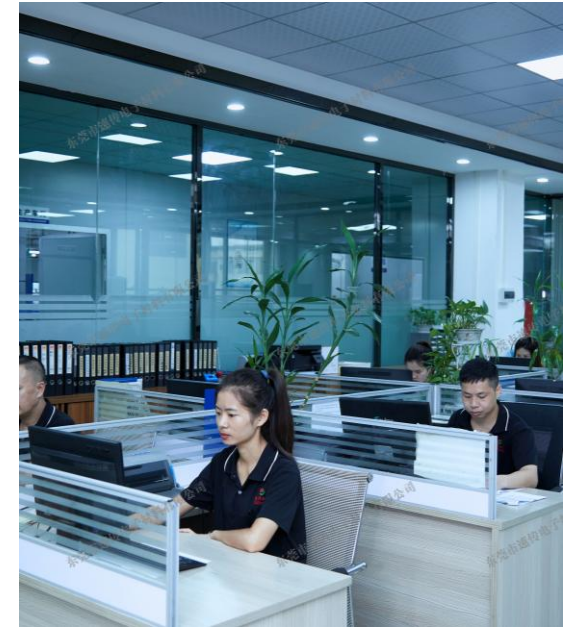
Speed Spread znajduje się w Miasto Qiaotou, Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny,, pięknym mieście lotosu. Znajduje się 0,8 km od najbliższego zjazdu z Qiaotou West Expressway i ma dogodny transport. Posiadamy niezależny budynek fabryczny o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych i uzyskaliśmy certyfikaty kwalifikacyjne: ISO9001, ISO140001, IATF16949, Certyfikat UL i Przedsiębiorstwo Wysoka technologia.



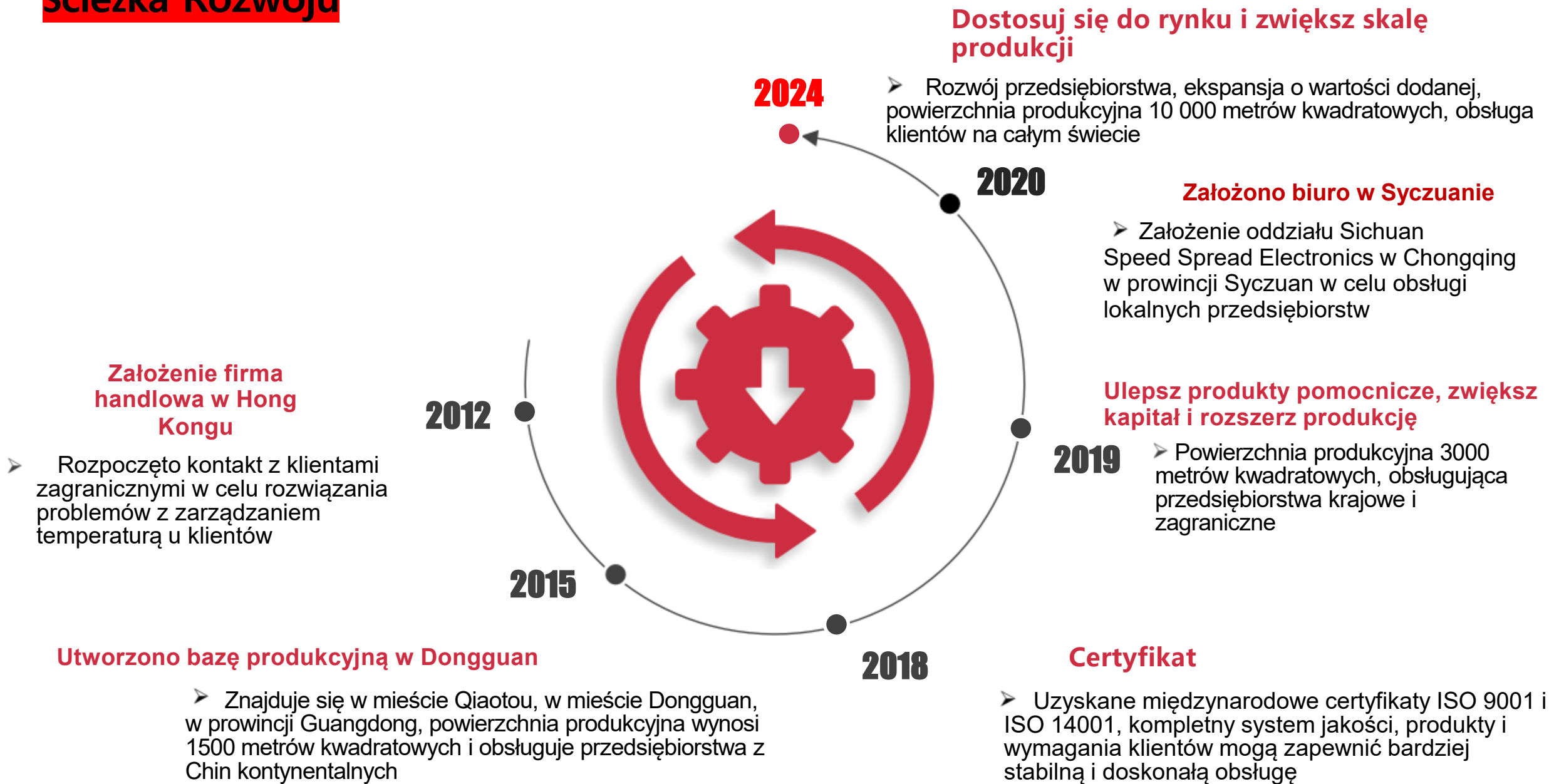
Zakres Działalności

Speed Spread koncentruje się na obszarze materiałów i jest dostawcą rozwiązań materiałowych, który integruje badania i rozwój, dostawy i usługi dostosowane do potrzeb. Nie tylko dostarczamy różnorodne podstawowe materiały, ale także polegamy na profesjonalnym zespole badawczo-rozwojowym, który zapewnia kompleksowe usługi od sugestii dotyczących wyboru materiałów po rozwiązania aplikacyjne dla różnych potrzeb przemysłu.

Produkty firmy: materiały do zarządzania termicznego (materiały izolacji termicznej interfejsu. Materiały izolacji termicznej); przewodność cieplna (uszczelki silikonowe termiczne, smar termiczny, żele jedno- i dwuskładnikowe, materiały zmieniające fazę, klej do zalewania, materiały bezsilikonowe, uszczelki z włókna węglowego, tkanina silikonowa, uszczelki z azotku boru o niskiej dielektryczności itp.); izolacja termiczna (aerożel, bawełna termoizolacyjna z melaminy itp.) Materiały EMI (materiały ekranujące, materiały pochłaniające) itp.; oraz precyzyjna personalizacja wycinania różnych materiałów pomocniczych elektronicznych.



Ścieżka Rozwoju



Oddziały



Hongkong



Speed Spread Materiały elektroniczne
Co., Ltd (Hongkong)

Guangdong



Speed Spread Materiały elektroniczne
Co., Ltd (Fabryka Dongguan)

Chongqing



Speed Spread Materiały elektroniczne
Co., Ltd (Chongqing)

FILOZOFIA BIZNESOWA



Speed Spread Materiały elektroniczne Co., Ltd



Speed Spread zawsze przestrzega polityki zorientowanej na popyt klienta, przetrwanie dzięki jakości i innowacja dzięki technologii. Wraz z postępem nauki i technologii oraz wymianą produktów na rynku, nadal się rozwijamy i stworzyliśmy produkcję na dużą skalę, aby sprostać potrzebom klientów. Zgodnie z wysokim poczuciem odpowiedzialności za klientów i samych siebie, stale zapewniamy jakość produktu i podejście serwisowe, aby osiągnąć najlepszą satysfakcję klienta.



02

Produkty i Usługi

- Wprowadzenie do Produktów
- Nasze Zalety
- Zdolność do Badań Laboratoryjnych
- Możliwość Produkcji
- Nowe Projekty Technologiczne

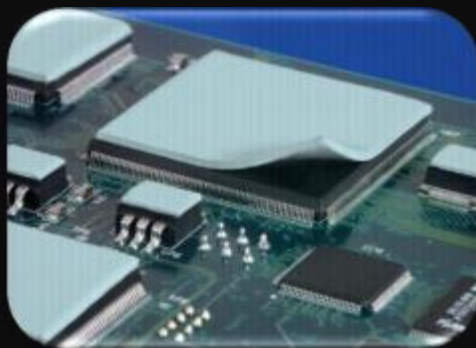


Nasze Produkty

Częściowe wyświetlanie produktów



Materiał wypełniający z żelu silikonowego przewodzącego ciepło SC-TP



Uszczelka z włókna węglowego 35w SC-TCF



Materiał termoprzewodzący o przemianie fazowej SC-TFC



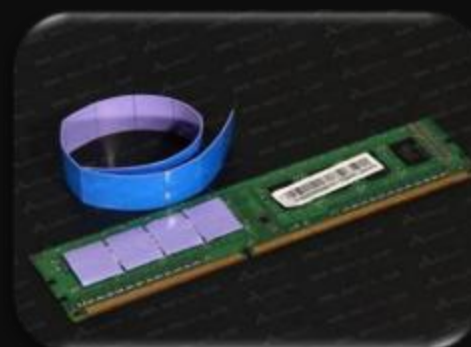
Ceramiczny radiator SC-CH



Pasta termoprzewodząca SC-TG



Pasta termoprzewodząca SC-TS



Materiał pochłaniający ciepło przewodzący SC-TA



Arkusz termoprzewodzący bez silikonu SC-NTP

Nasze Zalety

Zespół Profesjonalny



- Doktor Polimerów *1
- Student studiów magisterskich *3
- Licencjat *2
- Specjalizacja *2



Status Techniczny

- Technologia wysokiej przewodności cieplnej
- Technologia nanodyspersji
- Modyfikacja organiczna i nieorganiczna
- Kontrola formuły
- Precyzyjne wycinanie wszelkiego rodzaju akcesoriów elektronicznych

Rozwój Rynku



- Zdolność integracji terminala materiałowego
- Zdolność technologii i rozwoju
- Zdolność rozwiązania
- Zdolność kontroli formulacji



Zaleta Branży

- Ciągłe dążenie do innowacji w zakresie materiałów nowych produktów oraz badań i rozwoju
- Dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości i niskiej ceny
- Ustawianie R&D/produkcji/wytwarzania/przetwarzania jako doskonałej kompleksowej obsługi

Zdolność do Badań Laboratoryjnych



Częściowy sprzęt testowy na wystawie

• Sprzęt do badania właściwości materiałów/termicznych/elektrycznych



Uniwersalny tester materiałów



Tester retencji



Tester oporu cieplnego



Maszyna testowa 2-wymiarowa



Sprzęt do testów porównawczych ciepła



Tester charakterystyki elektrycznej

• Sprzęt do testowania niezawodności



Sprzęt do szoku termicznego i zimnego



Tester wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności



Tester mgły solnej



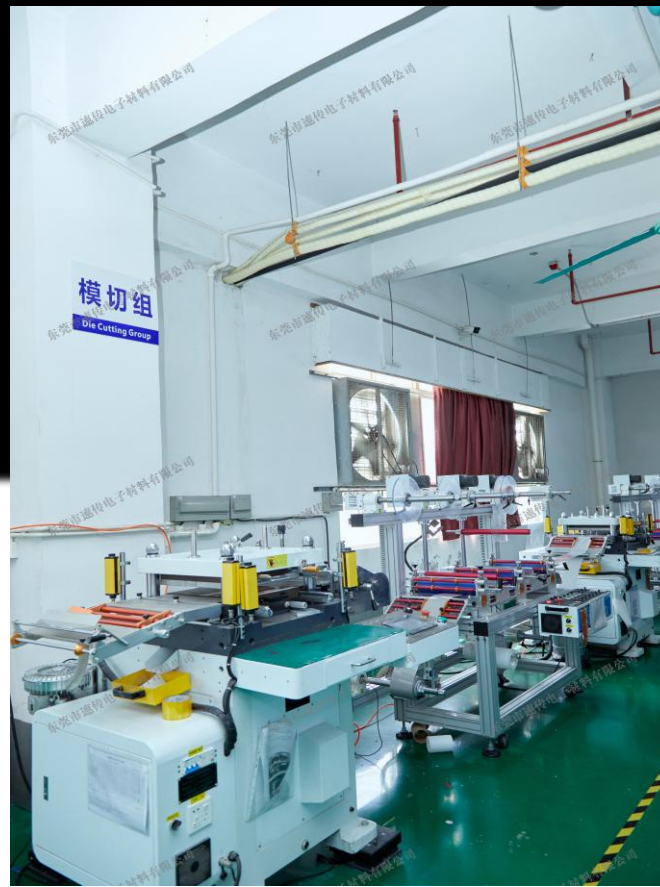
Piec do starzenia



Piec do starzenia

Możliwość Produkcji

Firma Speed Spread dysponuje 5 liniami do formowania arkuszy i zwojów, 1 linią do pobierania próbek, ponad 30 pomocniczymi urządzeniami do wykrawania, a jej miesięczna zdolność produkcyjna wynosi miliony metrów kwadratowych.



Nowa Technologia Produktu



Arkusz przewodzący ciepło bez oleju silikonowego

Głównym składnikiem jest akryl PMMA (żywica akrylowa), wysoka odporność na warunki atmosferyczne i stabilność, brak składnika oleju silikonowego, brak problemu ulatniania się cząsteczek siloksanu

Materiał zmieniający fazę

W odróżnieniu od zwykłego smaru termicznego, arkusz jest łatwy w użyciu, osiąga niski opór cieplny i rozwiązuje problemy takie jak łatwe wysychanie smaru silikonowego, oddzielanie się oleju, skrobanie powodujące trudności operacyjne



Uszczelka z włókna węglowego

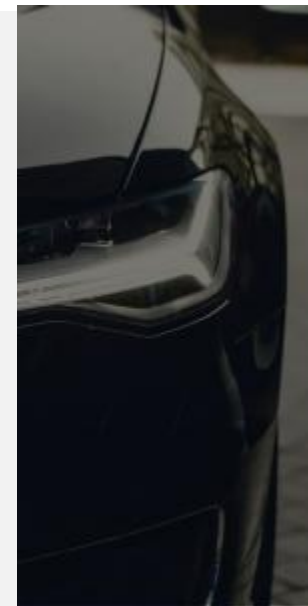
Podłoże węglowe, bardzo wysoka przewodność cieplna, rzeczywista wartość testowa wynosi 20 W/mk~35 W/mk, można stosować w serwerach stacji bazowych o dużej mocy i dużej emisji ciepła



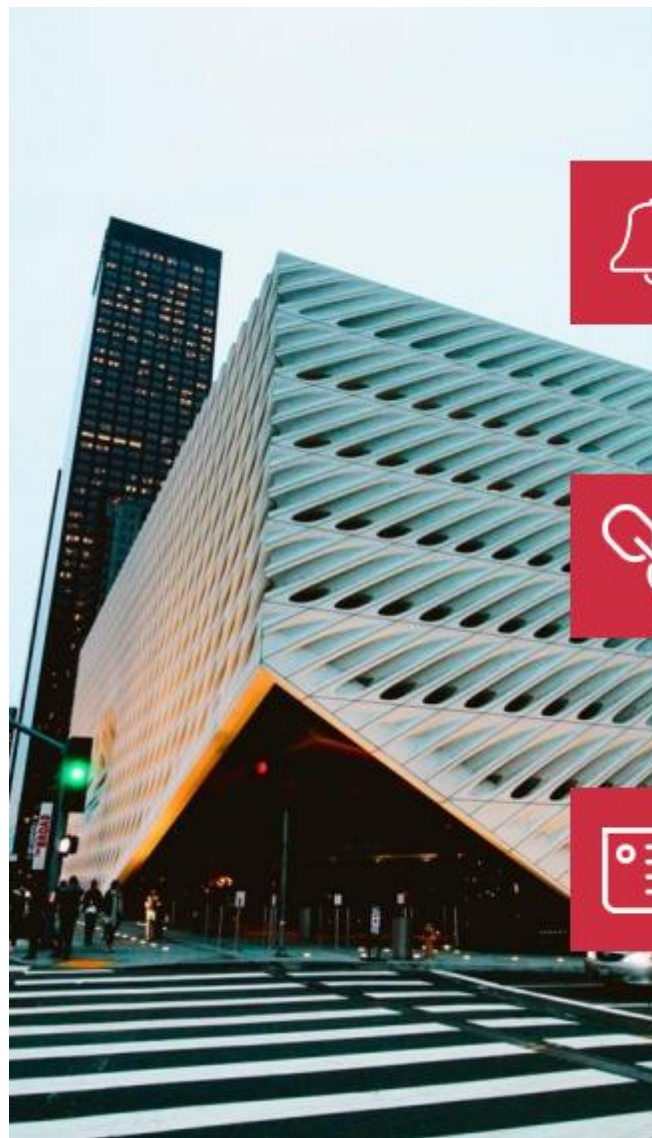
03

Produkty Zastosowanie

- Obszar Zastosowania
- Wydajność Produktu
- Klienci Korporacyjni
- Perspektywy na Przyszłość



Obszar Zastosowania



Produkty Netcom
Telefony komórkowe
Produkty elektroniczne 3C



Przemysł motoryzacyjny
Drony
Branża baterii litowych



Oświetlenie LED
Zasilanie
Przemysł fotowoltaiczny

Osiągnięcie



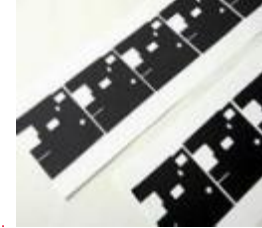
Taśma dwustronna/biała
do rozciągnięcia taśma



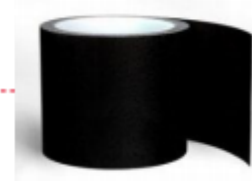
Pianka poliuretanowa



Pasta termoprzewodząca
TG



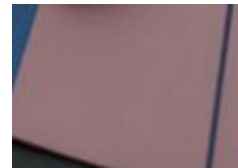
Arkusz grafitowy



Taśma dwustronna czarna, ultracienka,
o grubości 0,015 mm



Uszczelka przewodząca



Żel silikonowy termiczny



Taśma dwustronna do podłoża PI

Osiągnięcie

Płyta główna (układ zasilania) Seria TP z przewodzącym ciepło silikonem może być używana

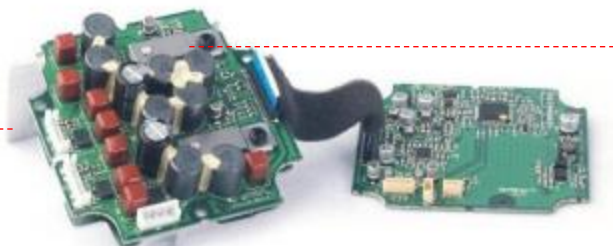


Podstawa gumowa



Róg (taśma bawełniana)

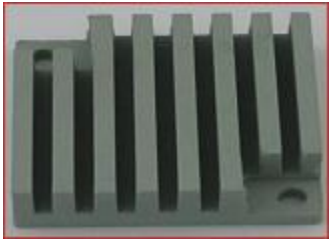
Płyta główna (grzejnik) Pasta termoprzewodząca TS może być stosowana w celu zwiększenia rozpraszania ciepła i wyrównania temperatury



Płyta główna (Radiator) Może być pokryta pastą termoprzewodzącą TG w celu zwiększenia skuteczności odprowadzania ciepła

Osiągnięcie

Ceramiczny radiator może być stosowany w celu rozwiązania problemów EMI



Przód PCB



Magiczne pudełko Tmall



Tył PCB



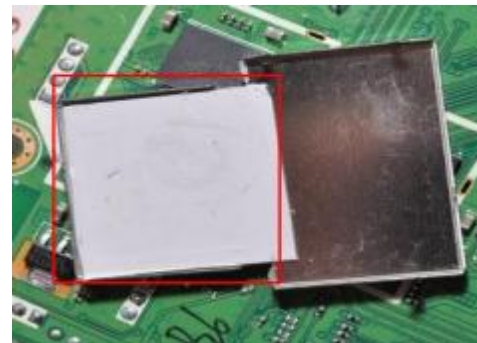
Obudowa PC



Użyj silikonowej folii termicznej Speed Spread (przymocowanej do osłony)



Przód maski procesora



Tylna strona maski procesora
(Arkusze silikonowe termiczne Speed Spread)



CPU

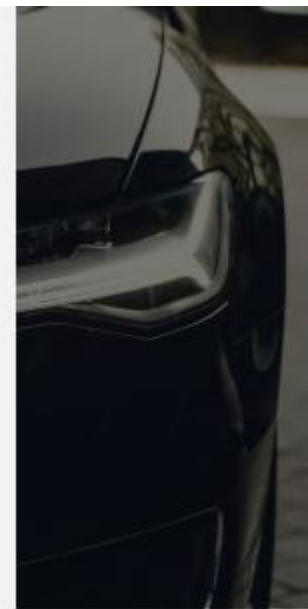
Grupa Klientów





04

Perspektywy na Przyszłość



PERSPEKTYWY FIRMY

Ciągły rozwój i innowacje w zakresie produktów cieszących się dużym popytem
w celu osiągnięcia korzystnych cen i produktów gotowych, aby sprostać
potrzebom klientów

Uczciwość

Integralność

Innowacja

Aktywacja

Lider

Branży

Stwórz

Przyszłość



DZIĘKI

